

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



















## Hochtemperaturfeste Stiftleiste im Raster 3,50 mm.

- Steckrichtung parallel (90°), gerade 180° oder schräg (135°) zur Leiterplatte
- Gehäusevarianten: seitlich geschlossen (G),
  Schraubflansch (F), Lötflansch (LF) oder Rast-Lötflansch (RF)
- Optimiert für den SMT-Prozess
- Stiftlänge 3,2 mm universell für alle Lötverfahren
- Stiftlänge 1,5 mm optimiert für Reflow-Lötverfahren
- Verpackt im Karton (BX) oder Tape-on-Reel (RL)
- Stiftleiste kann kodiert werden

#### Allgemeine Bestelldaten

Тур	SL-SMT 3.50/03/90LF 3.2SN BK BX
BestNr.	<u>1841870000</u>
Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 3, 90°, Lötstiftlänge (I): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box
GTIN (EAN)	4032248353224
VPE	102 Stück
Produkt-Kennzahlen	IEC: 320 V / 15 A UL: 300 V / 10 A
Verpackung	Вох



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

### **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Breite	17,5 mm	Breite (inch)	0,689 inch
Höhe	10,7 mm	Höhe (inch)	0,421 inch
Höhe niedrigstbauend	7,5 mm	Tiefe	11,1 mm
Tiefe (inch)	0,437 inch	Nettogewicht	1,863 g

#### Systemkennwerte

Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 3.50	Anschlussart	Lötanschluss		
Montage auf der Leiterplatte	THT/THR-Lötanschluss	Raster in mm (P)	3,5 mm		
Raster in Zoll (P)	0,138 inch	Abgangswinkel	90°		
Polzahl	3	Anzahl Lötstifte pro Pol	1		
Lötstiftlänge (I)	3,2 mm	Lötstiftlänge-Toleranz	0 / -0,3 mm		
Lötstiftposition-Toleranz			d = 1,2 mm, oktogonal		
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz 0 / -0,03 mm		Bestückungsloch-Durchmesser (D)	1,4 mm		
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz		Außendurchmesser Lötauge			
O) + 0,1 mm			2,3 mm		
Schablonenloch Durchmesser	2,1 mm	L1 in mm	7 mm		
L1 in Zoll	0,276 inch	Anzahl Reihen	1		
Polreihenzahl	1	Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106	handrückensicher		
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470	IP 10	Durchgangswiderstand	4,50 mΩ		
Kodierbar	Ja	Steckzyklen	25		
Steckkraft/Pol	10 N	Ziehkraft/Pol	8 N		
Verpackung Box					

#### Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP GF	Farbe	schwarz	
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	IIIa	
СТІ	≥ 175	Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω	
Moisture Level (MSL)	1	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	
ontaktmaterial CuSn		Kontaktoberfläche	verzinnt	
Schichtaufbau - Lötanschluss	2-3 μm Ni / 5-7 μm Sn	Schichtaufbau - Steckkontakt	2-3 μm Ni / 5-7 μm Sn	
Lagertemperatur, min.	-25 ℃	Lagertemperatur, max.	55 °C	
relative Feuchte bei Lagerung, max.	80 %	Betriebstemperatur, min.	-50 °C	
Betriebstemperatur, max.	100 °C	Temperaturbereich Montage, min.	-30 °C	
Temperaturbereich Montage, max.	100 °C			



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

### **Technische Daten**

Bemessungsdaten nach IEC

geprüft nach Norm		Bemessungsstrom, min. Polzahl	Bemessungsstrom, min. Polzahl		
	IEC 60664-1, IEC 61984	(Tu=20°C)	15 A		
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsstrom, min. Polzahl			
(Tu=20°C)	12 A	(Tu=40°C)	13 A		
Bemessungsstrom, max. Polzahl		Bemessungsspannung bei			
(Tu=40°C)		Überspannungsk./Verschmutzungsgrad			
	10 A	II/2	320 V		
Bemessungsspannung bei		Bemessungsspannung bei			
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad		Überspannungsk./Verschmutzungsgrad			
III/2	160 V	III/3	160 V		
Bemessungsstoßspannung bei		Bemessungsstoßspannung bei			
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad		Überspannungsk./Verschmutzungsgrad			
11/2	2,5 kV	III/2	2,5 kV		
Bemessungsstoßspannung bei		Kurzzeitstromfestigkeit			
Überspannungsk./Verschmutzungsgrad					
III/3	2,5 kV		3 x 1s mit 100 A		

#### **Nenndaten nach CSA**

Institut (CSA)	<b>€P</b> :	Zertifikat-Nr. (CSA)	
			200039-1176845
Nennspannung (Use group B)	300 V	Nennspannung (Use group D)	300 V
Nennstrom (Use group B)	10 A	Nennstrom (Use group D)	10 A
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs- Zertifikat.		

#### Nenndaten nach UL 1059

	<i>7</i> 17	. ,	E60693	
Nennspannung (Use group B)	300 V	Nennspannung (Use group D)	300 V	
Nennstrom (Use group B)	10 A	Nennstrom (Use group D)	10 A	
Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs- Zertifikat.			

Zertifikat-Nr. (UR)

#### Klassifikationen

Institut (UR)

ETIM 3.0	EC001284	ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637	ETIM 6.0	EC002637
UNSPSC	30-21-18-10	eClass 5.1	27-26-07-04
eClass 6.2	27-26-07-04	eClass 7.1	27-44-04-02
eClass 8.1	27-44-04-02	eClass 9.0	27-44-04-02
eClass 9.1	27-44-04-02		



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

### Technische Daten

ŀ		n		•	0	•	0
		•	v	v	c	J	c

Hinweise · Vergoldete Kontaktoberflächen auf Anfrage

· Bemessungsstrom bezogen auf Bemessungsquerschnitt und min. Polzahl

• Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,4+0,1mm

• Bestückungsloch-Durchmesser D = 1,5 + 0,1 mm ab 9 Pole

Zeichnungsangabe P = Raster

· Bemessungsdaten sind bezogen auf das jeweilige Bauteil. Luft- und Kriechstrecken zu anderen Bauteilen sind

entsprechend der jeweils relevanten Anwendungsnormen zu gestalten.

Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 "Class2". Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.

#### Zulassungen

IPC-Konformität

Zulassungen



ROHS Konform

#### **Downloads**

Broschüre/Katalog **FL DRIVES EN** MB SMT EN **FL DRIVES DE** MB DEVICE MANUF. EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTR EN FL APPL\_INVERTER EN FL\_BASE\_STATION\_EN **FL ELEVATOR EN** FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN **Engineering-Daten** SL-SMT.zip STEP Whitepaper SMT **Download Whitepaper** Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument **Declaration of the Manufacturer** 



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

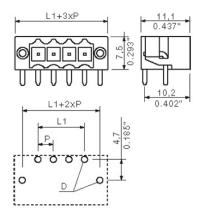
Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

## Zeichnungen

#### Maßbild





#### **Empfohlene Wellen-Lötprofile**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

#### **Einzelwelle:**



#### **Doppelwelle:**



#### Wellen-Lötprofile

Bedrahtete Anschlusselemente sind in Anlehnung an die Norm DIN EN 61760-1 zu verarbeiten. Anbei zwei Empfehlungen für praxisbezoge Wellenlötprofile, mit denen Leiterplattenanschlussklemmen und Steckverbinder von Weidmüller qualifiziert sind.

Bei der Wahl eines passenden Profils für Ihre Anwendung sind unteranderem folgende Faktoren zu beachten:

- Stärke der Leiterplatte
- Cu-Anteile in den Lagen
- Ein-/Beidseitige Bestückung
- Produktspektrum
- Aufheiz- und Abkühlrate

Die Einzel- und Doppelwelle zeigt jeweils den empfohlenen Verarbeitungsbereich inkl. der maximalen Löttemperatur von 260°C. In der Praxis liegt die maximale Löttemperatur sehr häufig weit unter dem o.g. Maximalprofil.





#### **Empfohlenes Reflow-Lötprofil**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com



#### **Reflow Lötprofil**

Das ideale Temperaturprofil für die Surface Mount Technology (SMT) ist eine häufig gestellte Frage in der Produktionswelt. Eine eindeutige Antwort gibt es nicht. Der Temperatur-Zeit-Verlauf ist abhängig von den Verarbeitungseigenschaften der Lotpaste und den Belastungsgrenzen der Bauelemente.

Folgende Parameter sind zu berücksichtigen:

- Vorheizzeit
- Maximale Temperatur
- Zeit oberhalb des Pasten-Schmelzpunktes
- Abkühlzeit
- maximaler Aufheizgradient
- minimaler Abkühlgradient

Das von uns empfohlene Lötprofil beschreibt den typischen Verlauf sowie die Prozessgrenzen. In der Vorheizphase werden Platine und Bauelemente schonend vorgeheizt. Der Aufheizgradient beträgt ≤ +3 K/s. Parallel dazu wird die Lotpaste 'aktiviert'. In der Zeit oberhalb der Schmelztemperatur 217 °C wird das Lot flüssig, verbindet die Bauelemente mit den Anschlüsse auf der Platine. Dabei wird die maximale Temperatur von 245 °C bis 254 °C zwischen 10 und 40 Sekunden gehalten. In der Abkühlzeit bei ≥ -6 K/s härtet das Lot aus. Platine und Bauelemente werden nicht zu rasch abgekühlt, um Spannungsrisse zu vermeiden.